



日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1 9 9 9 年 4 月 2 日

出 願 番 号

Application Number:

平成 1 1 年特許願第 0 9 5 7 7 4 号

出 願 人

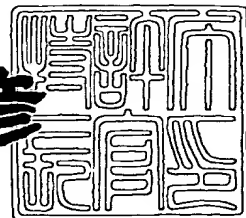
Applicant (s):

株式会社村田製作所

2 0 0 0 年 3 月 3 1 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特 2 0 0 0 - 3 0 2 1 5 5 6

【書類名】 特許願

【整理番号】 99384MR

【提出日】 平成11年 4月 2日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/46

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田製作所内

【氏名】 山本 高弘

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田製作所内

【氏名】 小松 裕

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田製作所内

【氏名】 森本 正士

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】 100092071

【弁理士】

【氏名又は名称】 西澤 均

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043993

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

特平 1 1 - 0 9 5 7 7 4

【物件名】	図面	1
【物件名】	要約書	1
【ブルーフの要否】	要	

【書類名】 明細書

【発明の名称】 セラミックグリーンシートの加工方法及び加工装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成するためのセラミックグリーンシートの加工方法であって、

レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを、回折格子を通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光し、

分光された複数個のパルス状のレーザビームを、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射して、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成すること

を特徴とするセラミックグリーンシートの加工方法。

【請求項 2】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを移動させながら、レーザビームを照射することを特徴とする請求項 1 記載のセラミックグリーンシートの加工方法。

【請求項 3】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成するためのセラミックグリーンシートの加工方法であって、

パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、レーザビームを複数個のレーザビームに分光する回折格子と、レーザビームを所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、ガルバノスキャンミラーにより反射されたレーザビームを個々に集光する集光レンズと、セラミックグリーンシートを所定の位置関係となるように配設し、

レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを、回折格子を通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光し、

分光された複数個のパルス状のレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反

射させ、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射して、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成した後、

ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面へのレーザビームの照射を繰り返し、セラミックグリーンシートの異なる所定の位置に複数個の貫通孔を形成すること

を特徴とするセラミックグリーンシートの加工方法。

【請求項 4】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成するためのセラミックグリーンシートの加工方法であって、

パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、レーザビームを所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、レーザビームを複数個のレーザビームに分光する回折格子と、複数個に分光されたレーザビームを個々に集光する集光レンズと、セラミックグリーンシートを所定の位置関係となるように配設し

、
レーザ光源から放射されるパルス状のレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反射させた後、

ガルバノスキャンミラーで反射されたレーザビームを、回折格子を通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光するとともに、

分光された複数個のパルス状のレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反射させ、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射して、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成した後、

ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面へのレーザビームの照射を繰り返し、セラミックグリーンシートの異なる所定の位置に複数個の貫通孔を形成すること

を特徴とするセラミックグリーンシートの加工方法。

【請求項 5】

前記セラミックグリーンシートを移動させながら、パルス状のレーザービームの照射を繰り返すことを特徴とする請求項 3 又は 4 記載のセラミックグリーンシートの加工方法。

【請求項 6】

前記回折格子が、レーザービームの透過率の高い材料を用いて形成されていることを特徴とする請求項 1～5 のいずれかに記載のセラミックグリーンシートの加工方法。

【請求項 7】

前記レーザー光源から放射されるレーザーが、CO₂ レーザーであることを特徴とする請求項 1～6 のいずれかに記載のセラミックグリーンシートの加工方法。

【請求項 8】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを支持する支持手段と、

セラミックグリーンシートを所定方向に移動させる移動手段と、

パルス状のレーザービームを放射するレーザー光源と、

前記レーザー光源から放射されたパルス状のレーザービームを通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザービームに分光する回折格子と、

前記回折格子を通過し、複数個に分光されたレーザービームを個々に集光して、前記支持手段により支持されたセラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射する集光レンズと

を具備することを特徴とするセラミックグリーンシートの加工装置。

【請求項 9】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを支持する支持手段と、

パルス状のレーザービームを放射するレーザー光源と、

前記レーザー光源から放射されたパルス状のレーザービームを通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザービームに分光する回折格子と、

前記回折格子を通過し、複数個に分光されたレーザビームを所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、

前記ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させるガルバノスキャンミラー駆動手段と、

前記ガルバノスキャンミラーにより所定の反射角度で反射されたレーザビームを個々に集光して、前記支持手段により支持されたセラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射する集光レンズと

を具備することを特徴とするセラミックグリーンシートの加工装置。

【請求項 1 0】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを支持する支持手段と、

パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、

前記レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、

前記ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させるガルバノスキャンミラー駆動手段と、

前記ガルバノスキャンミラーにより所定の反射角度で反射されたレーザビームを通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光する回折格子と、

前記回折格子を通過し、複数個に分光されたレーザビームを個々に集光して、前記支持手段により支持されたセラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射する集光レンズと

を具備することを特徴とするセラミックグリーンシートの加工装置。

【請求項 1 1】

セラミックグリーンシートを所定方向に移動させる移動手段を具備していることを特徴とする請求項 9 又は 1 0 記載のセラミックグリーンシートの加工装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本願発明は、積層セラミック電子部品を製造する場合などに用いられる、キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートの加工方法及び加工装置に関し、詳しくは、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ貫通孔（例えば、ビアホールやスルーホールなどとして機能させるための穴）を形成するためのセラミックグリーンシートの加工方法及び加工装置に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

積層型コイル部品、積層基板、その他の種々の積層セラミック電子部品においては、通常、セラミック層を介して積層、配設された内部電極間（層間）の電氣的接続を、セラミックグリーンシートに形成されたビアホール（貫通孔）を介して行っている。

【0003】

ところで、従来は、セラミックグリーンシートにビアホール（貫通孔）を形成するための加工方法として、金型とピンを用いてセラミックグリーンシートを打ち抜く方法が広く用いられている。

【0004】

しかし、上記の打ち抜き加工方法の場合、

①金型やピンの寸法精度が、貫通孔の精度に大きな影響を与えるため、金型及びピンの寸法や形状の精度を高く保たなければならず、設備コストの増大が避けられない、

②金型やピンは高価であるにもかかわらず、寿命が短く、定期的な交換が必要であり、交換に手間がかかる、

③加工部分の形状が変わると金型やピンを交換することが必要になり、しかも、交換後に、金型とピンの精密な調整が必要となり、手間がかかる、

④貫通孔の寸法が小さくなるにつれて、加工精度（形状精度）が低下する
というような問題点がある。

また、上記の方法には、キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミック

グリーンシートを打ち抜く場合に、図 7 に示すように、セラミックグリーンシート 5 1 に貫通孔 5 1 a が形成されるのみではなく、キャリアフィルム 5 2 にまで貫通孔 5 2 a が形成されてしまい、後工程で、層間接続及び配線パターンの形成のために、例えばスクリーン印刷法などにより導電ペーストを印刷する場合に、図 8 に示すように、キャリアフィルム 5 2 の貫通孔 5 2 a を通過して、セラミックグリーンシート 5 1 を支持するテーブル 5 3 に導電ペースト 5 4 が付着し、このテーブル 5 3 に付着した導電ペースト 5 4 が、図 9 に示すように、テーブル 5 3 上に残留し、スクリーン印刷の精度を低下させたり、他のセラミックグリーンシートに付着して不良発生の原因となったりするため、一層のセラミックグリーンシートにスクリーン印刷を行うたびに清掃が必要になり、効率が悪いという問題点がある。

また、図 1 0 に示すように、テーブル 5 3 からキャリアフィルム 5 2 とともにセラミックグリーンシート 5 1 を持ち上げた後、セラミックグリーンシート 5 1 からキャリアフィルム 5 2 を剥離する際に、貫通孔 5 1 a, 5 2 a 内で内部導体（導電ペースト）5 4 が剥がれて不良発生の原因になるという問題点がある。

【0 0 0 5】

そこで、上記のような問題点を解消するために、レーザビームを用いて、キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートの所定の位置に、キャリアフィルムは貫通せず、セラミックグリーンシートにのみ貫通孔を形成することが可能な方法（レーザ加工法）が提案、実施されるに至っている（特開平 7 - 1 9 3 3 7 5 号）。

【0 0 0 6】

しかし、上記従来のレーザ加工法では、

①レーザ光のエネルギーを、キャリアフィルムに貫通孔が形成されないような大きさに調節するために、レーザ発振器の出力を抑えることが必要になり、繰り返して安定した加工を行うことが困難である、

②レーザ発振器の発信周波数、ガルバノスキャンミラーのスキャン速度、テーブルの移動速度などが加工速度を律速し、加工速度の向上が制約される（レーザ加工法の加工速度は、上述の金型とピンを用いる場合に比べて著しく遅く、通常

は、数分の一程度、場合によっては十分の一以下である)

というような問題点がある。

【0 0 0 7】

本願発明は、上記問題点を解決するものであり、キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに貫通孔を形成する場合に、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ貫通孔を効率よく形成することが可能なセラミックグリーンシートの加工方法及び加工装置を提供することを目的とする。

【0 0 0 8】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本願発明のセラミックグリーンシートの加工方法は、

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成するためのセラミックグリーンシートの加工方法であって、

レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを、回折格子を通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光し、

分光された複数個のパルス状のレーザビームを、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射して、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成すること

を特徴としている。

【0 0 0 9】

レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを、回折格子を通過させて、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光し、この分光された複数個のレーザビームを、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射することにより、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ確実に貫通孔を効率よく形成することが可能になる。

【 0 0 1 0 】

なお、本願発明の方法において、「セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数のレーザービームに分光し」とは、レーザービームを、セラミックグリーンシート側から照射した場合に、セラミックグリーンシートを厚み方向に貫通するが、キャリアフィルムについては貫通孔が形成されることのないような大きさのエネルギーになるように分光することを意味する概念である。

【 0 0 1 1 】

なお、本願発明においては、分光後のレーザービームの形状、すなわち、加工対象物の照射面の形状（平面形状）には特別の制約はなく、種々の形状のレーザービームに分光することが可能である。

【 0 0 1 2 】

本願発明の方法によれば、レーザービームを回折格子により分光して、分光された個々のレーザービームのエネルギーレベルを上記のように所定のレベルまで低下させるようにしているので、レーザー発振器の出力を低下させる必要がなくなる。その結果、レーザー発振器を安定した出力で稼働させることが可能になり、安定した加工を行って、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ貫通孔を効率よく形成することが可能になる。

【 0 0 1 3 】

また、請求項 2 のセラミックグリーンシートの加工方法は、キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを移動させながら、レーザービームを照射することを特徴としている。

【 0 0 1 4 】

セラミックグリーンシートを移動させながら、レーザービームを照射することにより、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートの異なる位置に、複数の貫通孔を効率よく形成することが可能になる。

【 0 0 1 5 】

また、請求項 3 のセラミックグリーンシートの加工方法は、
キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに複数の

の貫通孔を形成するためのセラミックグリーンシートの加工方法であって、

パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、レーザビームを複数のレーザビームに分光する回折格子と、レーザビームを所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、ガルバノスキャンミラーにより反射されたレーザビームを個々に集光する集光レンズと、セラミックグリーンシートを所定の位置関係となるように配設し、

レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを、回折格子を通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数のレーザビームに分光し、

分光された複数のパルス状のレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反射させ、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射して、セラミックグリーンシートに複数の貫通孔を形成した後、

ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面へのレーザビームの照射を繰り返し、セラミックグリーンシートの異なる所定の位置に複数の貫通孔を形成すること

を特徴としている。

【 0 0 1 6 】

ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、レーザビームのセラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面への照射を繰り返すことにより、セラミックグリーンシートの所定の領域では、セラミックグリーンシートを移動させることなく、複数の位置で、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数の貫通孔を効率よく形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【 0 0 1 7 】

また、請求項 4 のセラミックグリーンシートの加工方法は、

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに複数の貫通孔を形成するためのセラミックグリーンシートの加工方法であって、

パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、レーザビームを所定の反射

角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、レーザビームを複数個のレーザビームに分光する回折格子と、複数個に分光されたレーザビームを個々に集光する集光レンズと、セラミックグリーンシートを所定の位置関係となるように配設し、

レーザ光源から放射されるパルス状のレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反射させた後、

ガルバノスキャンミラーで反射されたレーザビームを、回折格子を通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光するとともに、

分光された複数個のパルス状のレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反射させ、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射して、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成した後、

ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面へのレーザビームの照射を繰り返し、セラミックグリーンシートの異なる所定の位置に複数個の貫通孔を形成すること

を特徴としている。

【 0 0 1 8 】

上記請求項 3 のセラミックグリーンシートの加工方法では、レーザビームを回折格子を通過させて、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光した後、分光されたレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反射させてセラミックグリーンシートに照射するようにしているが、この請求項 4 のように、レーザビームをガルバノスキャンミラーで反射させた後、回折格子を通過させて複数個のレーザビームに分光するように構成することも可能であり、その場合にも、上記請求項 3 の構成の場合と同様の効果を得ることができる。

【 0 0 1 9 】

また、請求項 5 のセラミックグリーンシートの加工方法は、前記セラミックグリーンシートを移動させながら、パルス状のレーザビームの照射を繰り返すこと

を特徴としている。

【 0 0 2 0 】

上記請求項 3 及び 4 においては、ガルバノスキャンミラーにより反射角度を変化させて、レーザービームのセラミックグリーンシートへの照射を繰り返すようにしているが、セラミックグリーンシートを移動させることにより、位置的な制約なしに広い領域で、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートの任意の位置に複数個の貫通孔を確実に形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【 0 0 2 1 】

また、請求項 6 のセラミックグリーンシートの加工方法は、前記回折格子が、レーザービームの透過率の高い材料を用いて形成されていることを特徴としている。

【 0 0 2 2 】

光学系、特に、回折格子に、レーザービームの透過率の高い材料を用いることにより、エネルギー効率を向上させることが可能になり、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を効率よく形成することが可能になる。

【 0 0 2 3 】

また、請求項 7 のセラミックグリーンシートの加工方法は、前記レーザー光源から放射されるレーザーが、CO₂ レーザであることを特徴としている。

【 0 0 2 4 】

CO₂ レーザは、セラミックグリーンシートを構成するセラミック自体による吸収率が低く、セラミック自体の変質などによる特性のばらつきを防止することが可能であるため、本願発明のセラミックグリーンシートの加工方法に用いるのに好適である。

【 0 0 2 5 】

なお、CO₂ レーザは、上述のように、セラミックグリーンシートを構成するセラミック自体には吸収されにくい、セラミックグリーンシートを構成するバインダなどに、CO₂ レーザの吸収率の高い物質を配合しておくことにより、C

○₂ レーザを用いた場合にも、効率よくセラミックグリーンシートの加工（除去）を行うことが可能になる。

【 0 0 2 6 】

また、請求項 8 のセラミックグリーンシートの加工装置は、
キャリアフィルムにより一面が支持されたキャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを支持する支持手段と、
セラミックグリーンシートを所定方向に移動させる移動手段と、
パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、
前記レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光する回折格子と、
前記回折格子を通過し、複数個に分光されたレーザビームを個々に集光して、前記支持手段により支持されたセラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射する集光レンズと
を具備することを特徴としている。

【 0 0 2 7 】

キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを支持する支持手段と、セラミックグリーンシートを所定方向に移動させる移動手段と、パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、レーザビームを通過させて所定のエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光する回折格子と、複数個に分光されたレーザビームを個々に集光してセラミックグリーンシートに照射する集光レンズとを備えた加工装置を用いることにより、上述の本願発明の加工方法を確実に実施して、セラミックグリーンシートを効率よく加工して、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成することが可能になる。

【 0 0 2 8 】

なお、セラミックグリーンシートを所定方向に移動させる移動手段としては、セラミックグリーンシートを支持する支持手段を所定方向に移動させることにより、セラミックグリーンシートを移動させるように構成されたものや、セラミッ

クグリーンシートを直接移動させるように構成されたものなど、種々の構成のものを用いることも可能である。

【 0 0 2 9 】

また、請求項 9 のセラミックグリーンシートの加工装置は、
キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを支持する支持手段と、

パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源と、

前記レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光する回折格子と、

前記回折格子を通過し、複数個に分光されたレーザビームを所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、

前記ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させるガルバノスキャンミラー駆動手段と、

前記ガルバノスキャンミラーにより所定の反射角度で反射されたレーザビームを個々に集光して、前記支持手段により支持されたセラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射する集光レンズと

を具備することを特徴としている。

【 0 0 3 0 】

回折格子を通過して分光されたレーザビームを、ガルバノスキャンミラーで反射させてセラミックグリーンシートに照射するとともに、ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、レーザビームのセラミックグリーンシートへの照射を繰り返すことにより、セラミックグリーンシートの所定の領域では、セラミックグリーンシートを移動させることなく、複数の位置で、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【 0 0 3 1 】

また、請求項 1 0 のセラミックグリーンシートの加工装置は、
キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートを支持す

る支持手段と、

パルス状のレーザービームを放射するレーザー光源と、

前記レーザー光源から放射されたパルス状のレーザービームを所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラーと、

前記ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させるガルバノスキャンミラー駆動手段と、

前記ガルバノスキャンミラーにより所定の反射角度で反射されたレーザービームを通過させることにより、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数個のレーザービームに分光する回折格子と、

前記回折格子を通過し、複数個に分光されたレーザービームを個々に集光して、前記支持手段により支持されたセラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射する集光レンズと

を具備することを特徴としている。

【 0 0 3 2 】

ガルバノスキャンミラーにより所定の反射角度で反射されたレーザービームを回折格子により分光し、セラミックグリーンシートに照射した後、ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、レーザービームのセラミックグリーンシートへの照射を繰り返すようにした場合にも、セラミックグリーンシートの所定の領域では、セラミックグリーンシートを移動させることなく、複数の位置で、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【 0 0 3 3 】

また、請求項 1 1 のセラミックグリーンシートの加工装置は、セラミックグリーンシートを所定方向に移動させる移動手段を具備していることを特徴としている。

【 0 0 3 4 】

上記請求項 9、及び 1 0 の加工装置においては、ガルバノスキャンミラーにより反射角度を変化させて、レーザービームのセラミックグリーンシートへの照射を

繰り返すようにしているが、請求項 1 1 のように、セラミックグリーンシートを移動させることにより、位置的な制約なしに広い領域で、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートの任意の位置に、複数の貫通孔を確実に形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【 0 0 3 5 】

【発明の実施の形態】

以下、本願発明の実施の形態を示してその特徴とするところをさらに詳しく説明する。

【 0 0 3 6 】

【実施形態 1】

図 1 は、本願発明の一実施形態にかかるセラミックグリーンシートの加工装置の概略構成を示す図である。

【 0 0 3 7 】

この実施形態で用いた加工装置は、図 1 に示すように、キャリアフィルム 2 0 により一面（下面）が支持されたセラミックグリーンシート 1 0 を支持するとともに、所定の方向にセラミックグリーンシート 1 0 を移動させることができるように構成された支持手段（この実施形態では X Y テーブル） 1 1 と、パルス状のレーザビームを放射するレーザ光源 1 と、レーザ光源 1 から放射されたレーザビーム 2 を通過させて、セラミックグリーンシート 1 0 の所定の位置を除去して貫通孔 1 5（図 2（b））を形成することが可能で、かつ、キャリアフィルム 2 0 の一部のみを除去してキャリアフィルム 2 0 には未貫通の有底穴 2 0 a が形成される（すなわち、貫通孔は形成されない）ようなエネルギーを有する複数のレーザビーム 2 a に分光する回折格子 3 と、回折格子 3 を通過し、分光されたレーザビーム 2 a を所定の反射角度で反射させるガルバノスキャンミラー 4 と、ガルバノスキャンミラー 4 により所定の反射角度で反射されたレーザビーム 2 a を個々に集光する集光レンズ 5 とを備えており、集光レンズ 5 を通過して集光されたレーザビームが、X Y テーブル 1 1 上のセラミックグリーンシート 1 0 のキャリアフィルム 2 0 により支持されていない方の面（上面）に照射されるように構成さ

れている。

【0038】

この加工装置は、さらに、レーザ光源 1 を駆動するレーザ光源駆動手段 6、ガルバノスキャンミラー 4 の反射角度を変化させるガルバノスキャンミラー駆動手段 7 と、XY テーブル 11 を所定の方向に移動させて、その上に支持されたセラミックグリーンシート 10 を所定の方向に移動させるためのテーブル駆動手段（移動手段）12 とを備えている。

【0039】

また、この加工装置においては、レーザ光源 1 として、パルス幅の短い CO_2 レーザを放射するレーザ光源が用いられている。また、回折格子 3、ガルバノスキャンミラー 4、及び集光レンズ 5 には、 CO_2 レーザの吸収が少ない ZnSe が用いられている。

【0040】

なお、この加工装置において、回折格子 3 は、レーザビーム 2 を、平面形状（照射面の形状）が略円形になるように、複数個に分光することができるよう構成されている。

【0041】

次に、上記のように構成されたセラミックグリーンシートの加工装置を用いて、キャリアフィルム 20 により一面が支持されたセラミックグリーンシート 10 に貫通孔を形成する方法について、図 1 及び図 2(a)、(b)を参照しつつ説明する。

【0042】

①まず、 NiCuZn フェライトを主成分とするセラミックに酢酸ビニル系バインダを添加し、ボールミルで混合した後、ドクターブレード法により、図 2(a)に示すように、PET 製で厚さが $50\mu\text{m}$ のキャリアフィルム 20 上に、厚さが $25\mu\text{m}$ のシート状に成形して、セラミックグリーンシート 10 を形成し、このセラミックグリーンシート 10 を、キャリアフィルム 20 とともに支持手段（XY テーブル）11 上に載置する。

②そして、定格出力 300W の穴あけ用の CO_2 レーザ発生装置（図 1）のレ

ーザ光源 1 から放射されたパルス状のレーザービーム 2 を、回折格子 3 を通過させて、セラミックグリーンシート 10 の所定の位置を除去して貫通孔 15 (図 2 (b)) を形成することが可能で、かつ、キャリアフィルム 20 の一部のみを除去してキャリアフィルム 20 に有底穴 20 a を形成することができるような (すなわち、貫通孔が形成されないような) エネルギーを有する複数個のレーザービーム 2 a に分光する。

③それから、分光されたパルス状のレーザービーム 2 a を、ガルバノスキャンミラー 4 で反射させてセラミックグリーンシート 10 のキャリアフィルム 20 により支持されていない方の面 (上面) に照射し、セラミックグリーンシート 10 を貫通し、キャリアフィルム 20 の途中にまで達する穴 30 を形成する (すなわち、穴 30 は、セラミックグリーンシート 10 に形成された貫通孔 15 と、キャリアフィルム 20 に形成された有底穴 20 a から構成されている)。これにより、セラミックグリーンシート 10 の所定の位置が除去され、図 2 (b) に示すように、セラミックグリーンシート 10 に貫通孔 15 が形成されるとともに、キャリアフィルム 20 には未貫通の有底穴 20 a が形成される。

④それからさらに、ガルバノスキャンミラー 4 の反射角度を変化させて、レーザービーム 2 のセラミックグリーンシート 10 への照射を繰り返し、セラミックグリーンシート 10 の異なる所定の位置に貫通孔 15 を形成する。

⑤そして、④の、ガルバノスキャンミラー 4 の反射角度を変化させてレーザービーム 2 をセラミックグリーンシート 10 に照射する工程を繰り返し、セラミックグリーンシート 10 の所定の領域 (ガルバノスキャンミラーの反射角度を変えることにより、異なる位置に貫通孔 15 を形成することができる領域) のすべてに貫通孔 15 を形成した後、XY テーブル 11 を所定量だけ移動させ、前記②～④の工程を繰り返して、セラミックグリーンシート 10 の全体の所定の位置に複数個の貫通孔 15 を形成する。

【0043】

この実施形態の加工装置及び加工方法によれば、回折格子 3 を通過させて分光した、セラミックグリーンシート 10 の所定の位置を除去して貫通孔 15 を形成することが可能で、かつ、キャリアフィルム 20 の一部のみを除去してキャリア

フィルム20に有底穴20aを形成することができるようなエネルギーを有する複数のレーザビーム2aを、キャリアフィルム20により一面が支持されたセラミックグリーンシート10に照射するようにしているので、キャリアフィルム20を貫通することなく、セラミックグリーンシート10にのみ確実に貫通孔15を効率よく形成することができる。

【0044】

なお、従来のレーザ加工法では、レーザ発振器の出力を0.4mJまで落として加工することが必要で、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ貫通孔を形成することができる割合が、68%であったのに対して、上記実施形態の方法によれば、レーザ発振器の出力を2.3mJに維持して加工を行うことが可能であり、また、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ貫通孔を形成することができる割合は100%であった。

【0045】

次に、上述のように、セラミックグリーンシート10にのみ貫通孔15が形成され、キャリアフィルム20には未貫通の有底穴20aが形成された状態のセラミックグリーンシート10に導電ペーストを所定のパターンで配設した後、セラミックグリーンシート10をキャリアフィルム20から剥離する際の挙動について説明する。

【0046】

まず、図3に示すように、下面側がキャリアフィルム20により支持されて、XYテーブル11上に支持されたセラミックグリーンシート10の、貫通孔15を含む領域に、導電ペースト14をスクリーン印刷法により印刷する。このとき、導電ペースト14は、セラミックグリーンシート10の貫通孔15及びキャリアフィルム20の有底穴20aに充填される。

【0047】

そして、図4に示すように、キャリアフィルム20とともにセラミックグリーンシート10をXYテーブル11上から持ち上げた状態でも、導電ペースト14は、セラミックグリーンシート10の貫通孔15及びキャリアフィルム20の有

底穴 20a に充填された状態で保持される。

【0048】

その後、図 5 に示すように、セラミックグリーンシート 10 をキャリアフィルム 20 から剥離させる段階では、導電ペースト 14 が、セラミックグリーンシート 10 の貫通孔 15 に充填された部分と、キャリアフィルム 20 の有底穴 20a に充填された部分の境界部で切断され、貫通孔 15 内に導電ペースト 14 が確実に充填された状態のセラミックグリーンシート 10 が得られる。したがって、このセラミックグリーンシートを積層することにより、内部導体が確実に接続された信頼性の高い電子部品を得ることが可能になる。

【0049】

なお、上記実施形態では、平面形状が円形の貫通孔を形成する場合を例にとって説明したが、本願発明において、貫通孔の形状に特別の制約はなく、方形、方形以外の多角形、楕円形など、回折格子の設計パターンを変更することにより、種々の形状の貫通孔を形成することができる。

【0050】

また、本願発明は、貫通孔を形成すべきセラミックグリーンシートの種類や用途に特別の制約はなく、例えば、積層型コイル部品や積層基板などに用いられるセラミックグリーンシートにビアホール用の貫通孔を形成する場合などに広く適用することが可能である。

【0051】

また、上記実施形態では、CO₂ レーザを用いているが、本願発明においては、他種類のレーザを用いることも可能である。

【0052】

また、上記実施形態では、パルス状のレーザビームを用いているが、場合によっては、パルス状のレーザビーム以外のレーザビームを用いることも可能である。また、前記実施形態では、分光された後のレーザビームのエネルギーの大きさを、セラミックグリーンシートを貫通するとともに、キャリアフィルムにも未貫通の有底穴が形成されるような大きさとした場合について説明したが、場合によっては、分光された後のレーザビームのエネルギーの大きさを、セラミックグリ

ーンシートには貫通孔が形成されるが、キャリアフィルムには、貫通孔はもちろん、有底穴も形成されないような大きさとして、セラミックグリーンシートにのみ貫通孔を形成するように構成することも可能である。

【0053】

〔実施形態2〕

図6は、本願発明の他の実施形態にかかるセラミックグリーンシートの加工装置の概略構成を示す図である。

【0054】

この実施形態の加工装置は、レーザビーム2が、先にガルバノスキャンミラー4で反射された後、回折格子3を通過して複数のレーザビームに分光されるように構成されている。

【0055】

この実施形態2の加工装置は、回折格子3をガルバノスキャンミラー4と集光レンズ5の間に配設した点を除いては、上記実施形態1で用いた加工装置と同様に構成されており、また、かかる加工装置を用いてセラミックグリーンシートを加工する場合の加工方法も同様であることから、上記実施形態1の相当部分の説明を援用して、ここではその説明を省略する。なお、図6において、図1と同一符号を付した部分は、同一又は相当部分を示している。

この図6の加工装置を用いてセラミックグリーンシートを加工した場合にも、上記実施形態1の場合と同様の効果を得ることができる。

【0056】

なお、本願発明は、上記の実施形態1、2によって限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内において、種々の応用、変形を加えることが可能である。

【0057】

【発明の効果】

上述のように、本願発明（請求項1）のセラミックグリーンシートの加工方法は、レーザ光源から放射されたパルス状のレーザビームを、回折格子を通過させて、セラミックグリーンシートは貫通するが、キャリアフィルムは貫通しないようなエネルギーを有する複数のレーザビームに分光し、この分光された複数個

のレーザービームを、セラミックグリーンシートのキャリアフィルムにより支持されていない方の面に照射するようにしているので、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ確実に貫通孔を効率よく形成することが可能になる。すなわち、本願発明の方法によれば、レーザービームを回折格子により分光して、分光された個々のレーザービームのエネルギーレベルを上記のように所定のレベルまで低下させるようにしているので、レーザー発振器の出力を低下させることが不要になり、レーザー発振器を安定した出力で稼働させることが可能になる。したがって、安定した加工を行い、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートにのみ確実に貫通孔を効率よく形成することが可能になる。

【0058】

また、請求項2のセラミックグリーンシートの加工方法のように、セラミックグリーンシートを移動させながら、レーザービームを照射するようにした場合、セラミックグリーンシートの異なる位置に、キャリアフィルムを貫通することなく、複数個の貫通孔を効率よく形成することが可能になる。

【0059】

また、請求項3のセラミックグリーンシートの加工方法のように、ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、レーザービームのセラミックグリーンシートへの照射を繰り返すようにした場合、セラミックグリーンシートの所定の領域では、セラミックグリーンシートを移動させることなく、複数の位置で、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【0060】

また、請求項4のセラミックグリーンシートの加工方法のように、ガルバノスキャンミラーで反射されたレーザービームを、回折格子を通過させて複数個のレーザービームに分光して、セラミックグリーンシートに照射するようにした場合にも、上記請求項3の構成の場合と同様の効果を得ることができる。

【0061】

また、請求項5のセラミックグリーンシートの加工方法のように、セラミック

グリーンシートを移動可能とすることにより、位置的な制約なしに広い領域で、セラミックグリーンシートの任意の位置に、キャリアフィルムを貫通することなく、複数個の貫通孔を確実に形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【0062】

また、請求項6のセラミックグリーンシートの加工方法のように、光学系、特に、回折格子に、レーザビームの透過率の高い材料を用いた場合、エネルギー効率を向上させることが可能になり、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を効率よく形成することが可能になる。

【0063】

また、請求項7のセラミックグリーンシートの加工方法のように、レーザとして、CO₂レーザを用いた場合、セラミックグリーンシートを構成するセラミック自体による吸収が少ないため、セラミック自体の変質などによる特性のばらつきを防止することが可能になる。

【0064】

また、本願発明（請求項8）のセラミックグリーンシートの加工装置は、セラミックグリーンシートを支持する支持手段と、セラミックグリーンシートを所定方向に移動させる移動手段と、レーザ光源と、レーザビームを通過させて複数個の所定のエネルギーを有する複数個のレーザビームに分光する回折格子と、複数個に分光されたレーザビームを個々に集光してセラミックグリーンシートに照射する集光レンズとを備えた構成を有しており、かかる加工装置を用いることにより、本願発明の加工方法を確実に実施して、セラミックグリーンシートを効率よく加工し、キャリアフィルムを貫通することなく、セラミックグリーンシートに複数個の貫通孔を形成することが可能になる。

【0065】

また、請求項9及び10のセラミックグリーンシートの加工装置は、ガルバノスキャンミラーを備えているので、ガルバノスキャンミラーの反射角度を変化させて、回折格子を通過して分光されたレーザビームのセラミックグリーンシートへの照射を繰り返すことにより、セラミックグリーンシートの所定の領域では、

セラミックグリーンシートを移動させることなく、複数の位置で、複数の貫通孔を形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【0066】

また、上記請求項9、及び10の加工装置においては、ガルバノスキャンミラーにより反射角度を変化させて、レーザビームのセラミックグリーンシートへの照射を繰り返すようにしているが、請求項11のように、セラミックグリーンシートを移動させることにより、位置的な制約なしに広い領域で、セラミックグリーンシートの任意の位置に、キャリアフィルムを貫通することなく、複数の貫通孔を確実に形成することが可能になり、本願発明をより実効あらしめることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本願発明の一実施形態（実施形態1）にかかるセラミックグリーンシートの加工装置の概略構成を示す図である。

【図2】

本願発明の一実施形態（実施形態1）において、図1の加工装置を用いてセラミックグリーンシートを加工する方法を説明するための図であり、(a)は加工前の状態を示す断面図、(b)は加工後の、セラミックグリーンシートに貫通孔が形成され、キャリアフィルムに有底穴が形成された状態を示す断面図である。

【図3】

貫通孔に導電ペーストが充填された状態のキャリアフィルム付きのセラミックグリーンシートを示す断面図である。

【図4】

図3のキャリアフィルム付きのセラミックグリーンシートをXYテーブルから持ち上げた状態を示す断面図である。

【図5】

図3のセラミックグリーンシートをキャリアフィルムから剥離した状態を示す断面図である。

【図6】

本願発明の他の実施形態（実施形態 2）にかかるセラミックグリーンシートの加工装置の概略構成を示す図である。

【図 7】

従来の方法でセラミックグリーンシートに貫通孔を形成した状態を示す断面図である。

【図 8】

従来の方法で貫通孔を形成したセラミックグリーンシートに導電ペーストを印刷した状態を示す断面図である。

【図 9】

従来の方法で貫通孔を形成したセラミックグリーンシートに導電ペーストを印刷した後、キャリアフィルムとともにセラミックグリーンシートをテーブルから持ち上げた状態を示す断面図である。

【図 1 0】

導電ペーストを印刷したセラミックグリーンシートをキャリアフィルムから剥離した状態を示す断面図である。

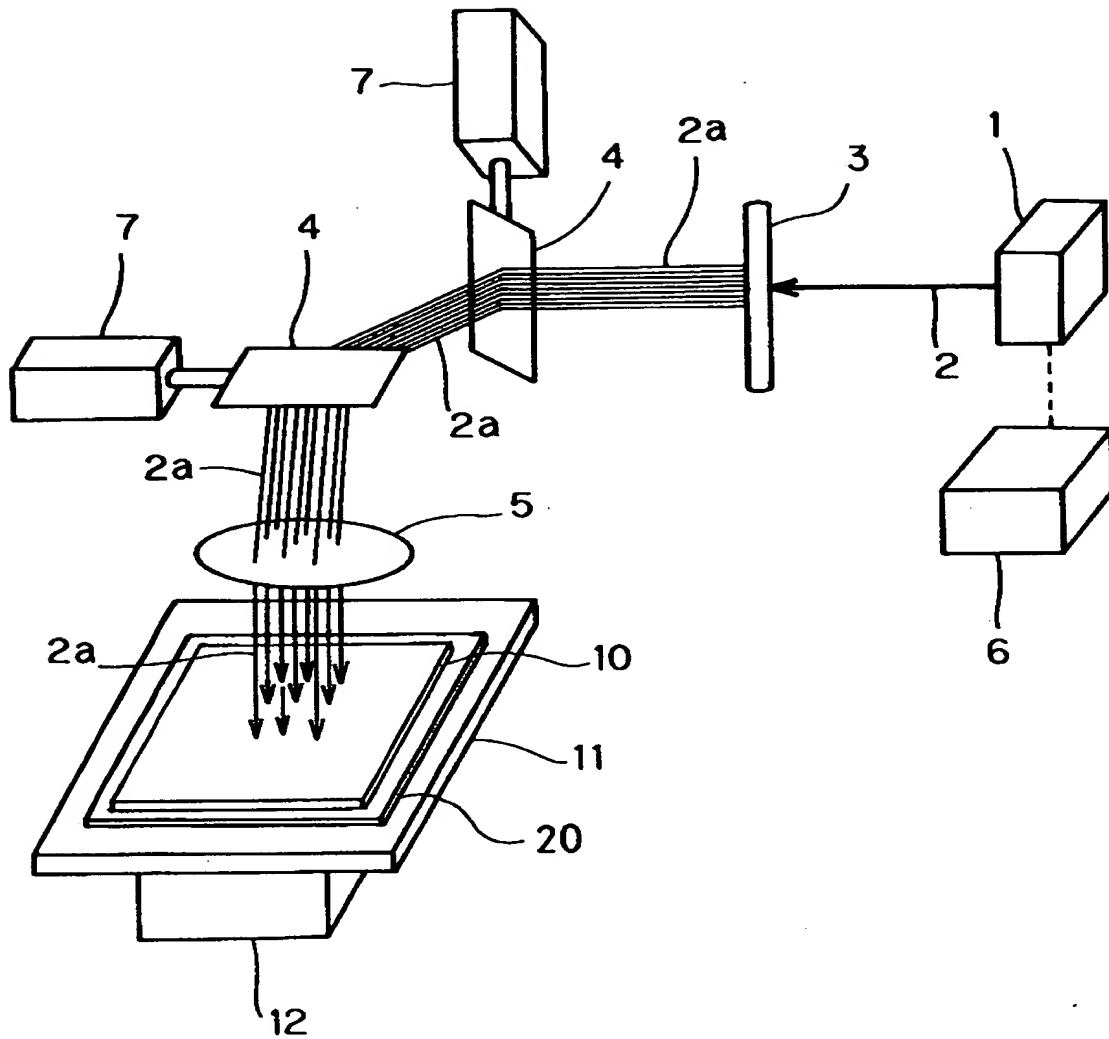
【符号の説明】

- | | |
|-----|-----------------|
| 1 | レーザー光源 |
| 2 | レーザービーム |
| 2 a | 分光されたレーザービーム |
| 3 | 回折格子 |
| 4 | ガルバノスキャンミラー |
| 5 | 集光レンズ |
| 6 | レーザー光源駆動手段 |
| 7 | ガルバノスキャンミラー駆動手段 |
| 1 0 | セラミックグリーンシート |
| 1 1 | 支持手段（X Y テーブル） |
| 1 2 | テーブル駆動手段 |
| 1 4 | 導電ペースト |
| 1 5 | 貫通孔 |

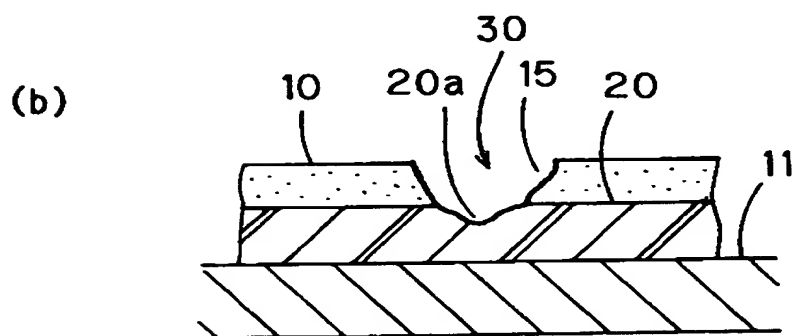
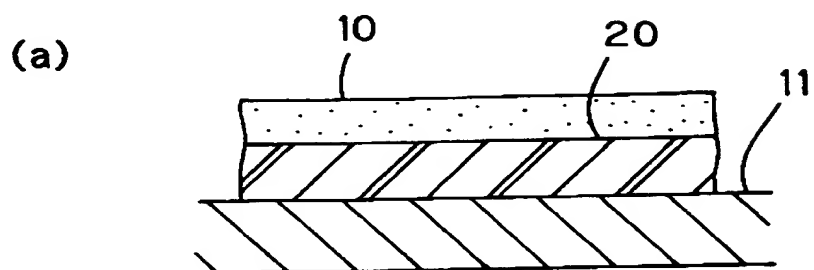
2 0 キャリアフィルム
2 0 a 有底穴
3 0 穴

【書類名】 図面

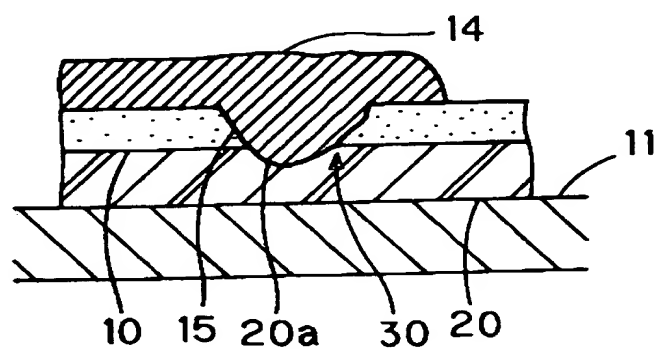
【図 1】



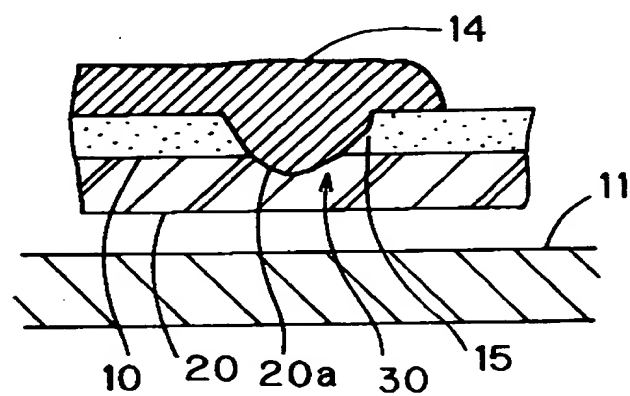
【図 2】



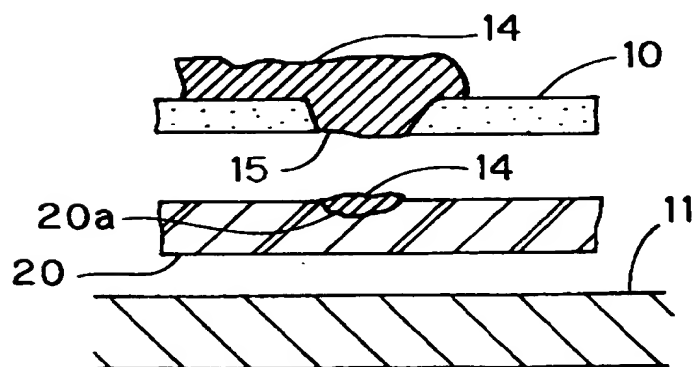
【図3】



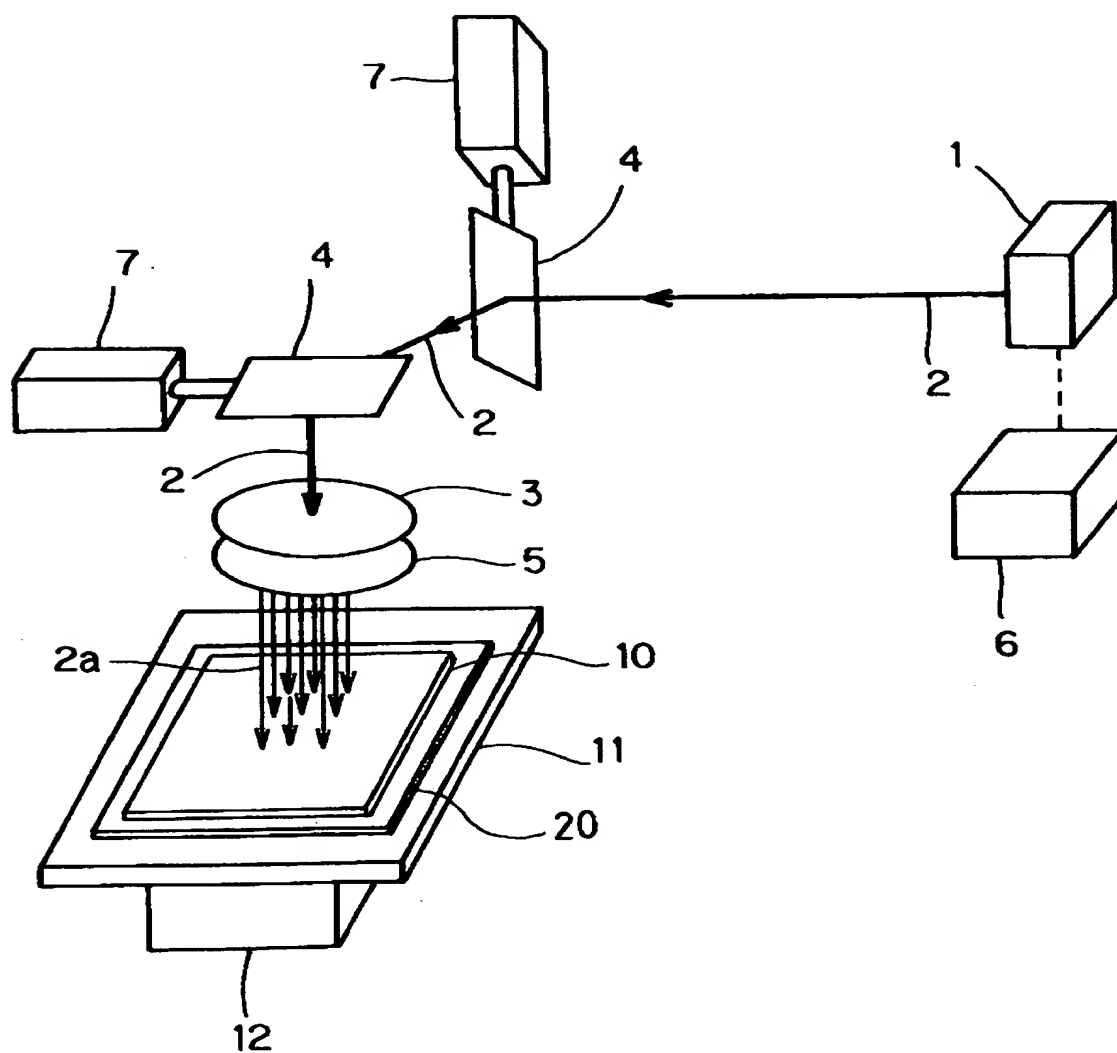
【図4】



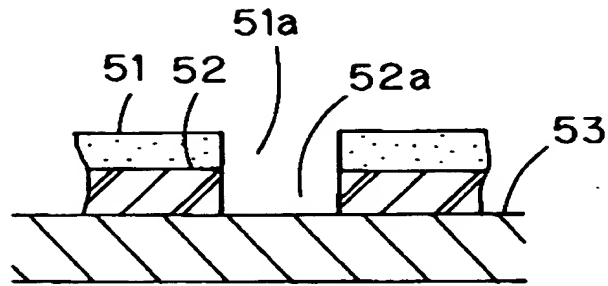
【図5】



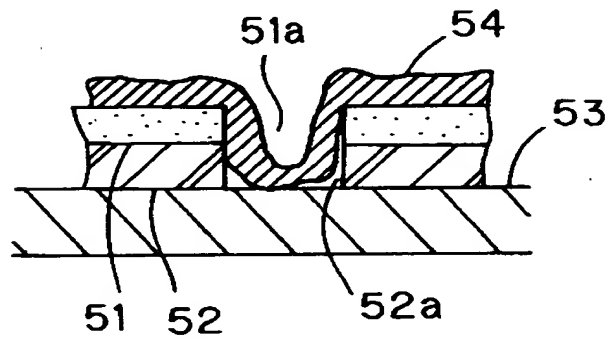
【図6】



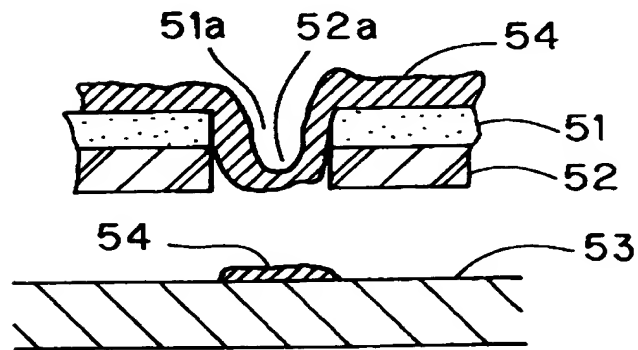
【図 7】



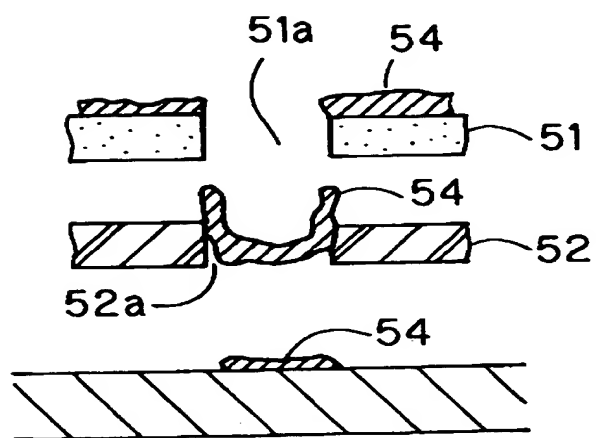
【図 8】



【図 9】



【図 10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 キャリアフィルムにより一面が支持されたセラミックグリーンシートに、キャリアフィルムを貫通することなく、貫通孔を効率よく形成することを可能にする。

【解決手段】 レーザ光源 1 から放射されたレーザビーム 2 を、回折格子 3 を通過させることにより、セラミックグリーンシート 1 0 は貫通するが、キャリアフィルム 2 0 は貫通しないようなエネルギーを有する複数のレーザビーム 2 a に分光し

分光されたレーザビーム 2 a を、セラミックグリーンシート 1 0 のキャリアフィルム 2 0 により支持されていない方の面に照射して、キャリアフィルム 2 0 を貫通しないように、セラミックグリーンシート 1 0 に貫通孔を形成する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所